

台灣發明商品促進協會 函

地址：台北市松山區八德路二段400號7樓
承辦人：賴淑玲
電話：02-8772-3898
電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw

受文者：基隆市立銘傳國民中學

發文日期：中華民國113年9月28日

發文字號：台發協字第1130092807號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(文稿1_0092807A00_ATTCH1.docx、文稿1_0092807A00_ATTCH2.pdf)

主旨：本協會辦理「2025世界發明簡報技巧競賽-日本東京選拔賽」，入選隊伍將獲得參賽費補助，敬請惠予公告並轉知貴校師生踴躍參加。

說明：

- 一、台灣發明商品促進協會，深耕台灣發明32載，集結專業團隊及掌握全球脈動，並整合跨國資源，提升每一個參展成效。
- 二、為提倡學生出國競賽，發揮團隊精神及提升英語能力，通過徵選之發明團隊將獲得「2025世界發明簡報技巧競賽-日本東京」報名費及評審費5,000元~20,000元補助。
- 三、參展日期：114年7月5日至7月6日。
- 四、參展地點：日本東京
- 五、聯絡方式：wiipa168@wiipa.org.tw或02-8772-3898賴小姐

正本：基隆市立明德國民中學、基隆市立銘傳國民中學、臺北市立信義國民中學、基隆市立中正國民中學、基隆市立南榮國民中學、基隆市立成功國民中學、基隆市立正濱國民中學、基隆市立建德國民中學、基隆市立百福國民中學、基隆市立碇內國民中學、基隆市立武崙國民中學

副本：



施養隆 會長

裝



訂



線